

シードグラインディングマシーン

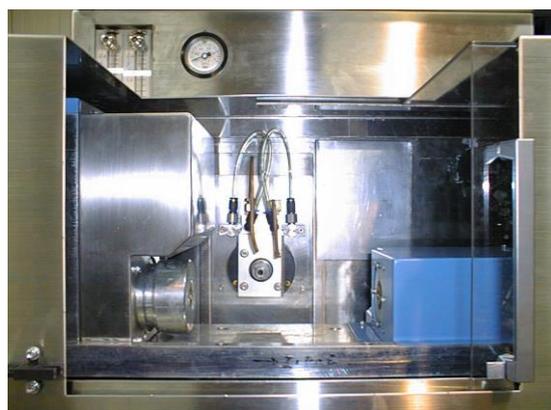
SEED GRINDING MACHINE

SCM-1S-SOG



コンパクトなボディの
シード（結晶材料）研削機。

- シード（結晶材料）を円筒または多角形（オプション）に研削します。
- サイズ・形状にかかわらずワーク着脱が簡単です。
- タッチパネルによる対話形式のオペレーションにより加工が容易に行うことができます。



円筒研削装置

機械外形寸法

750巾×1000奥行×1805高

機械重量 600kg